
2020年1月 IPC-J-STD-001GS-AM1 IPC J-STD-001G

焊接的电气和电子组件要求航天和军事应用硬件补充标准

目录

8	清洗和残留物要求
8.1	合格的制造过程
8.1.1	清洗标志
8.2	离子过程监控
8.2.1	抽样方案
8.2.2	控制限值
8.2.3	超出控制限值
8.3	重新鉴定要求
8.3.1	1级 – 需要确认的主要变化
8.3.2	2级 – 有客观证据支持的次要变化
8.4	外来物 (FOD)
8.5	可见残留物
8.6	非离子残留物
8.7	超声波清洗过程
8.8	指导文件